

OptiMOS™-T2 Power-Transistor



Features

- N-channel Logic Level - Enhancement mode
- AEC qualified
- MSL1 up to 260°C peak reflow
- 175°C operating temperature
- Green product (RoHS compliant)
- 100% Avalanche tested

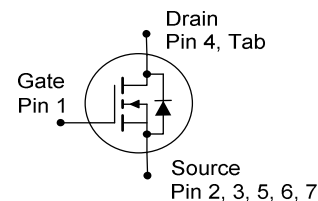
Product Summary

V_{DS}	40	V
$R_{DS(on)}$	1.5	mΩ
I_D	160	A

PG-TO263-7-3



Type	Package	Marking
IPB160N04S4L-H1	PG-TO263-7-3	4N04LH1



Maximum ratings, at $T_j=25\text{ °C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Conditions	Value	Unit
Continuous drain current	I_D	$T_C=25\text{ °C}$, $V_{GS}=10\text{ V}^{(1)}$	160	A
		$T_C=100\text{ °C}$, $V_{GS}=10\text{ V}^{(2)}$	160	
Pulsed drain current ⁽²⁾	$I_{D,pulse}$	$T_C=25\text{ °C}$	640	
Avalanche energy, single pulse	E_{AS}	$I_D=80\text{ A}$	400	mJ
Avalanche current, single pulse	I_{AS}	-	160	A
Gate source voltage	V_{GS}	-	+20/-16	V
Power dissipation	P_{tot}	$T_C=25\text{ °C}$	167	W
Operating and storage temperature	T_j, T_{stg}	-	-55 ... +175	°C
IEC climatic category; DIN IEC 68-1	-	-	55/175/56	

Parameter	Symbol	Conditions	Values			Unit
			min.	typ.	max.	

Thermal characteristics²⁾

Thermal resistance, junction - case	R_{thJC}	-	-	-	0.9	K/W
-------------------------------------	------------	---	---	---	-----	-----

Electrical characteristics, at $T_j=25\text{ }^{\circ}\text{C}$, unless otherwise specified

Static characteristics

Drain-source breakdown voltage	$V_{(BR)DSS}$	$V_{GS}=0\text{ V}, I_D=1\text{ mA}$	40	-	-	V
Gate threshold voltage	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=110\text{ }\mu\text{A}$	1.2	1.7	2.2	
Zero gate voltage drain current	I_{DSS}	$V_{DS}=40\text{ V}, V_{GS}=0\text{ V}, T_j=25\text{ }^{\circ}\text{C}$	-	0.05	1	μA
		$V_{DS}=18\text{ V}, V_{GS}=0\text{ V}, T_j=85\text{ }^{\circ}\text{C}^{2)}$	-	1	20	
Gate-source leakage current	I_{GSS}	$V_{GS}=20\text{ V}, V_{DS}=0\text{ V}$	-	-	100	nA
Drain-source on-state resistance	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=4.5\text{ V}, I_D=50\text{ A}$	-	1.6	2.0	m Ω
		$V_{GS}=10\text{ V}, I_D=100\text{ A}$	-	1.2	1.5	

Parameter	Symbol	Conditions	Values			Unit
			min.	typ.	max.	

Dynamic characteristics²⁾

Input capacitance	C_{iss}	$V_{GS}=0\text{ V}, V_{DS}=25\text{ V},$ $f=1\text{ MHz}$	-	11500	14950	pF
Output capacitance	C_{oss}		-	1920	2500	
Reverse transfer capacitance	C_{rss}		-	100	230	
Turn-on delay time	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=20\text{ V}, V_{GS}=10\text{ V},$ $I_D=160\text{ A}, R_G=3.5\ \Omega$	-	16	-	ns
Rise time	t_r		-	20	-	
Turn-off delay time	$t_{d(off)}$		-	70	-	
Fall time	t_f		-	65	-	

Gate Charge Characteristics²⁾

Gate to source charge	Q_{gs}	$V_{DD}=32\text{ V}, I_D=160\text{ A},$ $V_{GS}=0\text{ to }10\text{ V}$	-	34	44	nC
Gate to drain charge	Q_{gd}		-	16	37	
Gate charge total	Q_g		-	146	190	
Gate plateau voltage	$V_{plateau}$		-	3.0	-	V

Reverse Diode

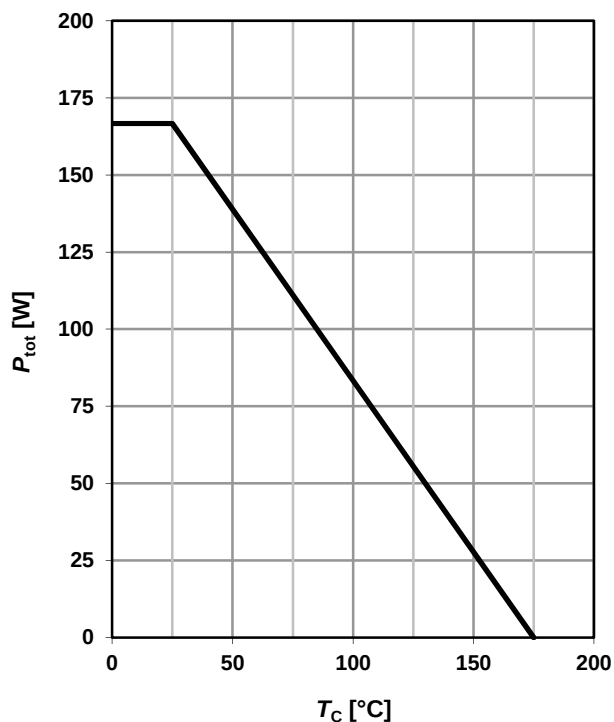
Diode continuous forward current ²⁾	I_S	$T_C=25\text{ °C}$	-	-	160	A
Diode pulse current ²⁾	$I_{S,pulse}$		-	-	640	
Diode forward voltage	V_{SD}	$V_{GS}=0\text{ V}, I_F=100\text{ A},$ $T_j=25\text{ °C}$	-	0.9	1.3	V
Reverse recovery time ²⁾	t_{rr}	$V_R=20\text{ V}, I_F=50\text{ A},$ $di_F/dt=100\text{ A}/\mu\text{s}$	-	60	-	ns
Reverse recovery charge ²⁾	Q_{rr}		-	80	-	nC

¹⁾ Current is limited by bondwire; with an $R_{thJC} = 0.9\text{ K/W}$ the chip is able to carry 250A at 25°C.

²⁾ Defined by design. Not subject to production test.

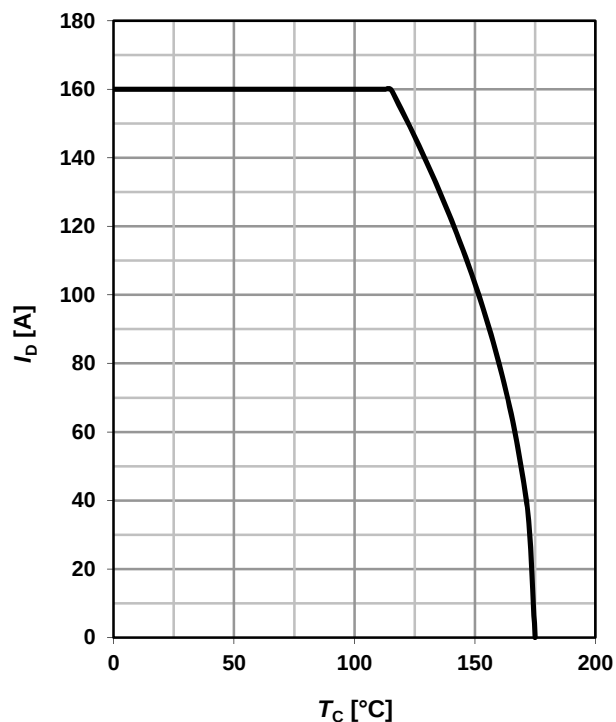
1 Power dissipation

$$P_{\text{tot}} = f(T_C); V_{\text{GS}} \geq 6 \text{ V}$$



2 Drain current

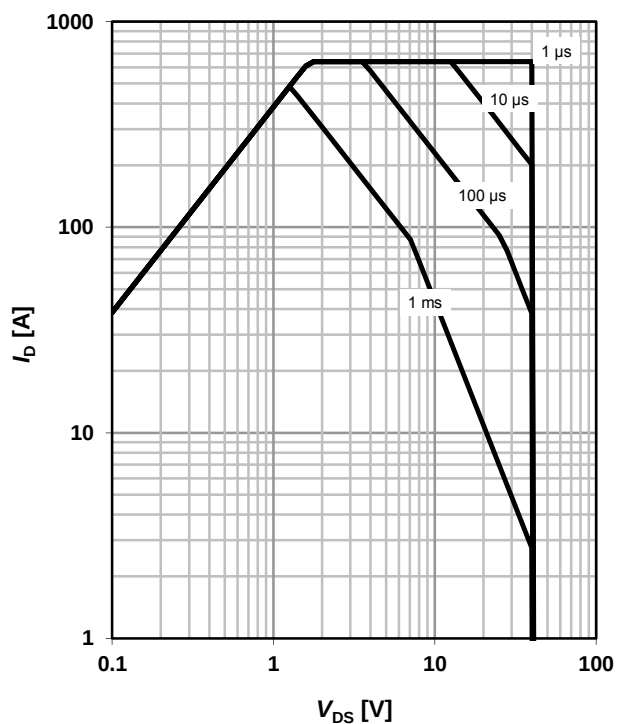
$$I_D = f(T_C); V_{\text{GS}} \geq 6 \text{ V}$$



3 Safe operating area

$$I_D = f(V_{\text{DS}}); T_C = 25 \text{ °C}; D = 0$$

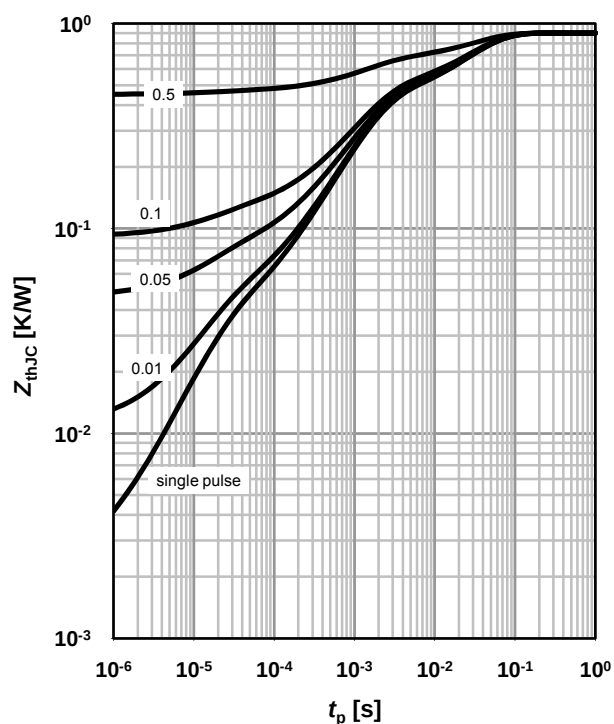
parameter: t_p



4 Max. transient thermal impedance

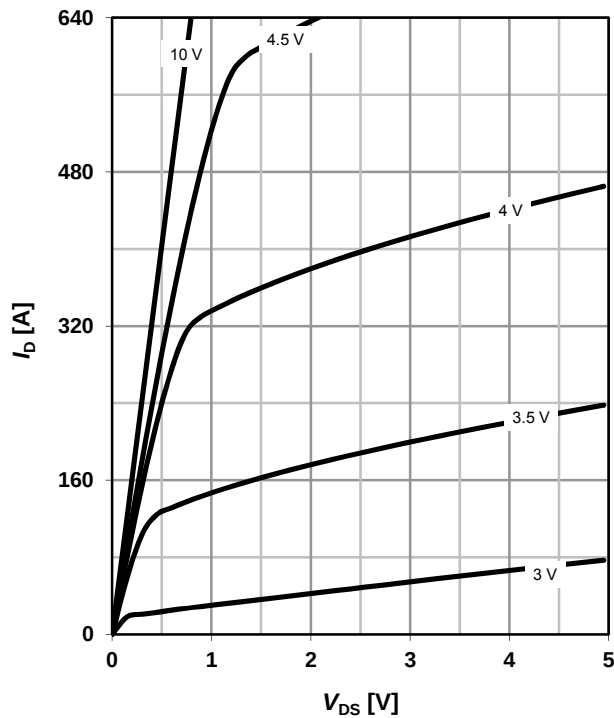
$$Z_{\text{thJC}} = f(t_p)$$

parameter: $D = t_p/T$



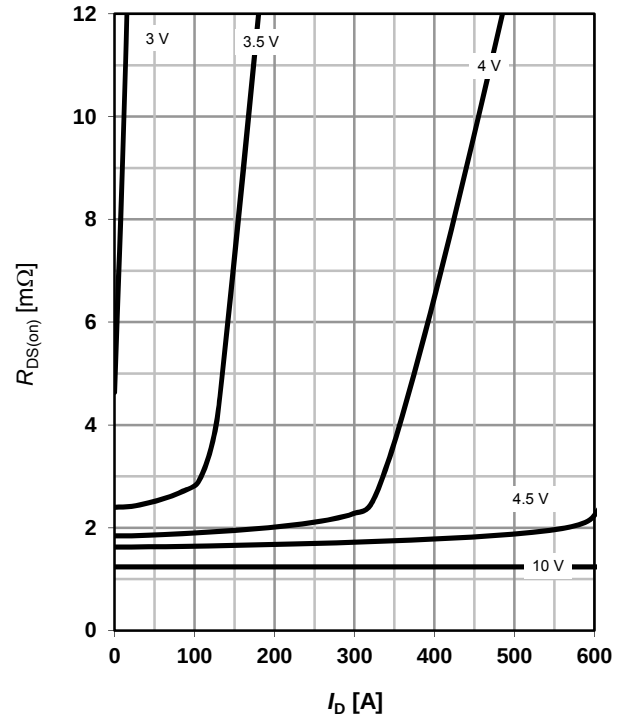
5 Typ. output characteristics

 $I_D = f(V_{DS}); T_j = 25^\circ\text{C}$

parameter: V_{GS}


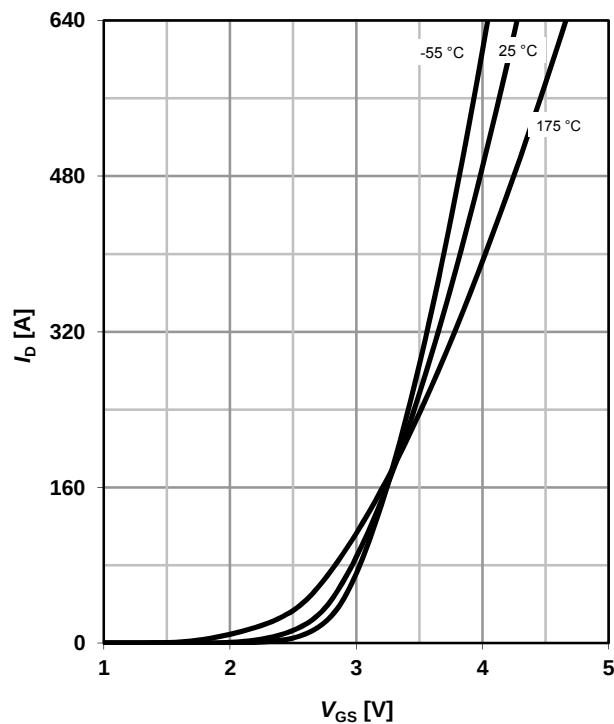
6 Typ. drain-source on-state resistance

 $R_{DS(on)} = f(I_D); T_j = 25^\circ\text{C}$

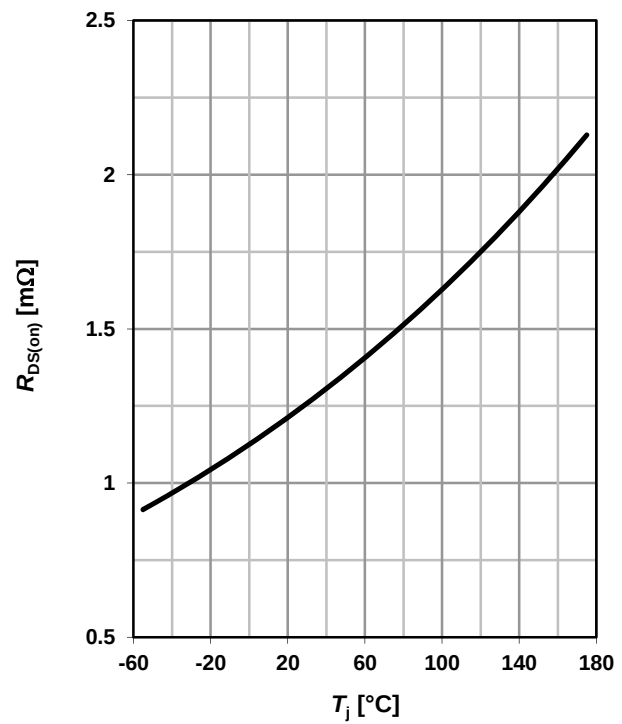
parameter: V_{GS}


7 Typ. transfer characteristics

 $I_D = f(V_{GS}); V_{DS} = 6\text{ V}$

parameter: T_j


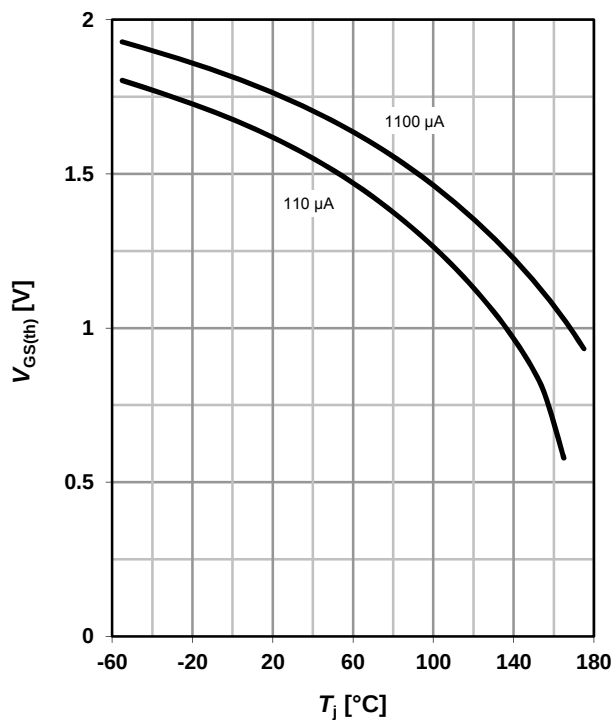
8 Typ. drain-source on-state resistance

 $R_{DS(on)} = f(T_j); I_D = 100\text{ A}; V_{GS} = 10\text{ V}$


9 Typ. gate threshold voltage

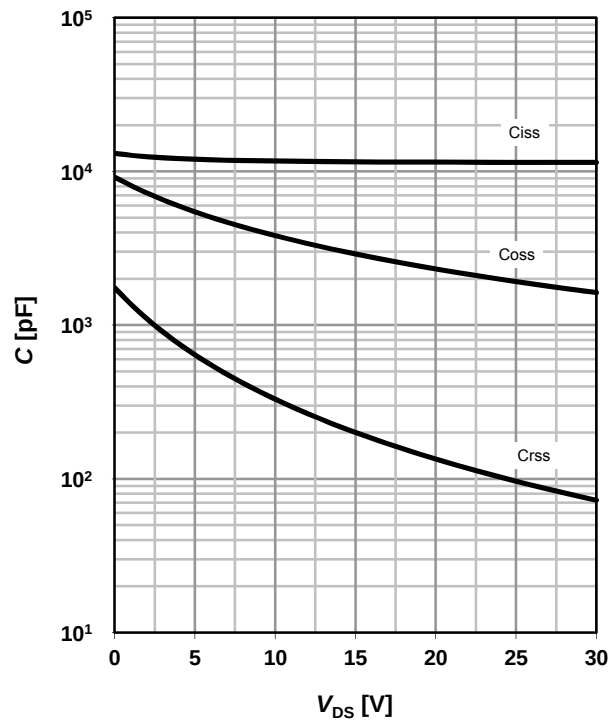
$$V_{GS(th)} = f(T_j); V_{GS} = V_{DS}$$

parameter: I_D



10 Typ. capacitances

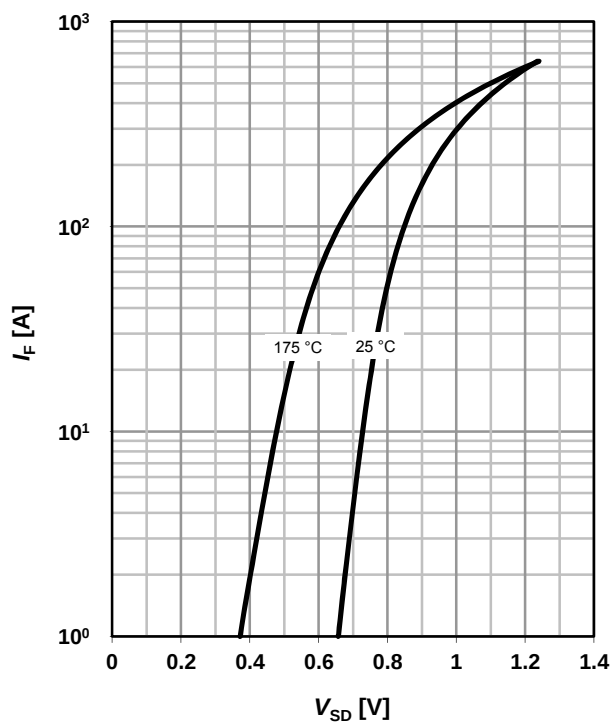
$$C = f(V_{DS}); V_{GS} = 0 V; f = 1 MHz$$



11 Typical forward diode characteristics

$$I_F = f(V_{SD})$$

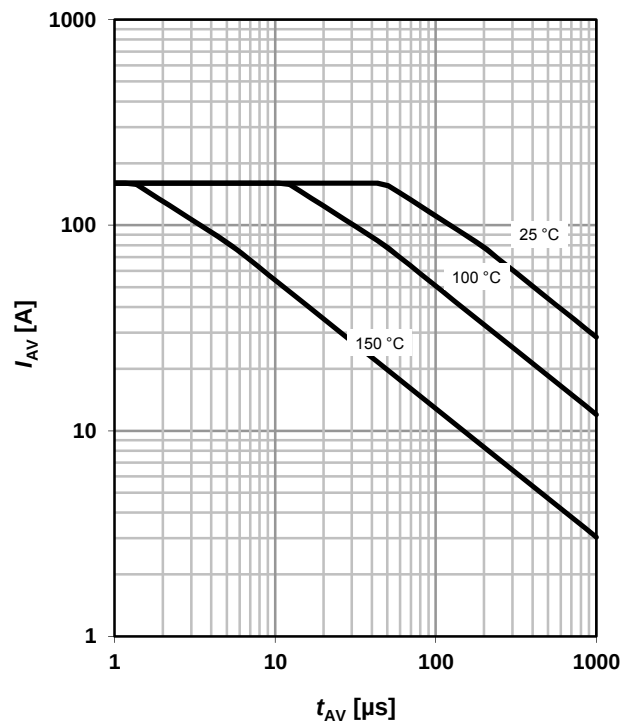
parameter: T_j



12 Typ. avalanche characteristics

$$I_{AS} = f(t_{AV})$$

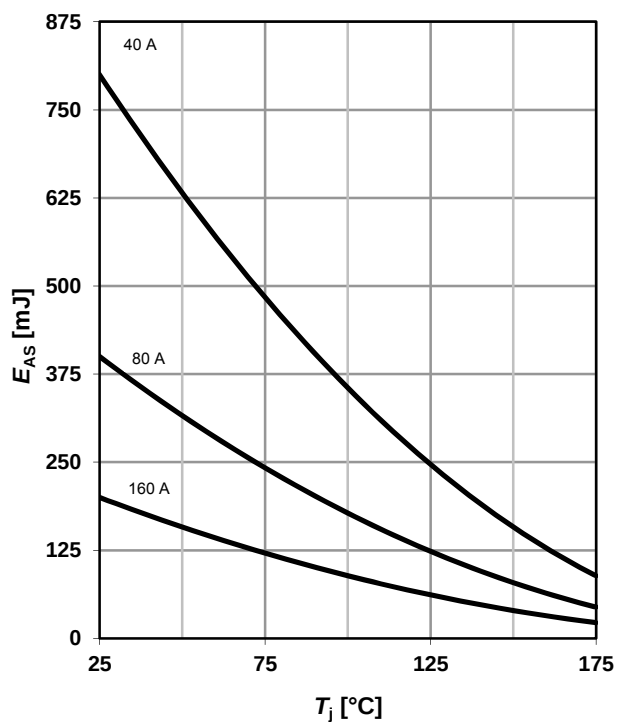
parameter: $T_{j(start)}$



13 Typical avalanche energy

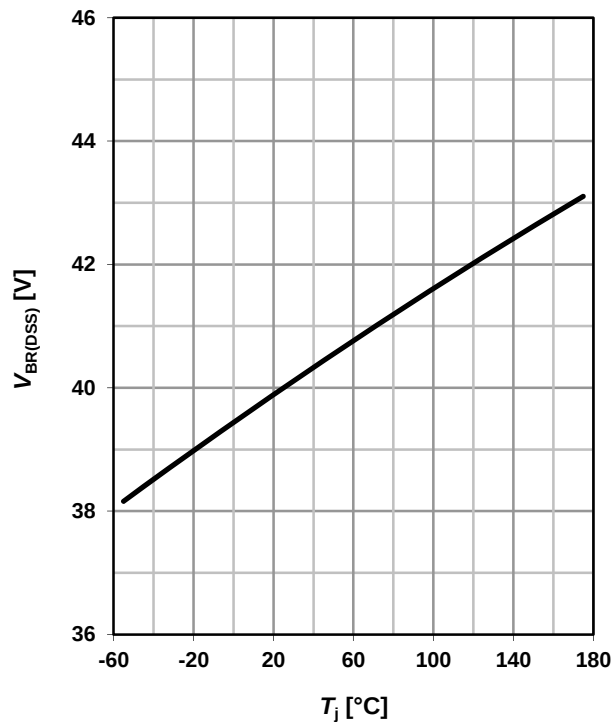
$$E_{AS} = f(T_j)$$

parameter: I_D



14 Drain-source breakdown voltage

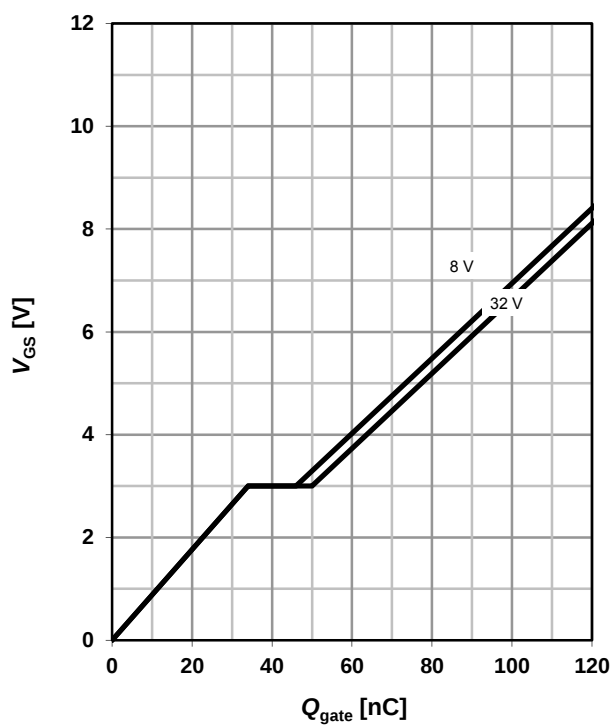
$$V_{BR(DSS)} = f(T_j); I_D = 1 \text{ mA}$$



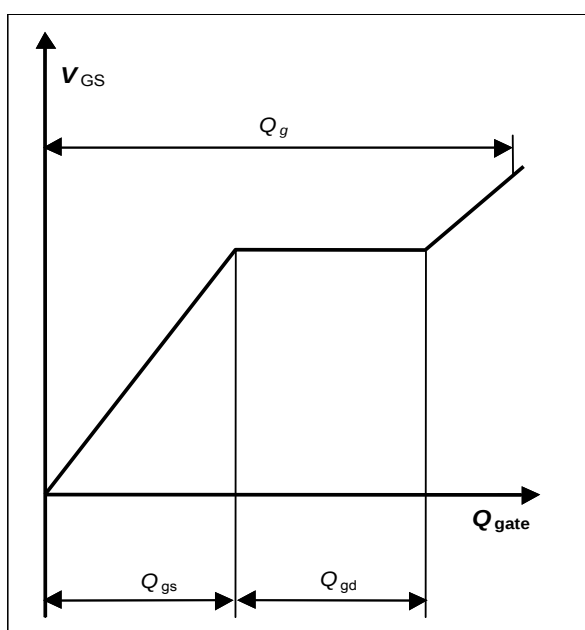
15 Typ. gate charge

$$V_{GS} = f(Q_{gate}); I_D = 160 \text{ A pulsed}$$

parameter: V_{DD}



16 Gate charge waveforms



Published by
Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany

© Infineon Technologies AG 2013
All Rights Reserved.

Legal Disclaimer

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics. With respect to any examples or hints given herein, any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the device, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation, warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

Information

For further information on technology, delivery terms and conditions and prices, please contact the nearest Infineon Technologies Office (www.infineon.com).

Warnings

Due to technical requirements, components may contain dangerous substances.

For information on the types in question, please contact the nearest Infineon Technologies Office.

Infineon Technologies components may be used in life-support devices or systems only with the express written approval of Infineon Technologies, if a failure of such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system or to affect the safety or effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended to be implanted in the human body or to support and/or maintain and sustain and/or protect human life.

If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user or other persons may be endangered.

Revision History

Version	Date	Changes
Revision 1.0	27.05.2013	Data Sheet

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А